

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2024-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	长城基金、德邦证券、高申资产、华安基金、开源证券、朗程投资、聆泽私募、鹿丰基金、民生证券、睿华资本、文多资产、兴业证券、银华基金
会议时间	2024年02月28日-2024年03月01日
会议地点	现场交流
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 请简述下公司 2023 年业绩情况。</p> <p>答：据初步核算，2023 年公司实现营业收入 32,907.01 万元，较上年度增长 18.14%。公司所处 EDA 行业属于半导体行业最上游，公司服务的客户涵盖了相当部分的国内外领先集成电路企业，受整体宏观经济及全球半导体行业发展周期影响，2023 年公司营业收入增速相比往年有所放缓，但产品技术水平和市场竞争力稳步提升，EDA 软件授权工具、半导体器件特性测试系统、一站式工程服务解决方案业务收入均实现较快增长。</p> <p>据初步核算，2023 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为-5,790.87 万元，较上年度减少 229.01%；实现归属于母公司所</p>

有者的扣除非经常性损益的净利润-6,589.35 万元，较上年度减少 305.43%。一方面，持续进行战略产品的升级完善及新产品的研发布局，导致研发投入持续保持较高增速，占营收的比重不断提升；另一方面，公司于 2023 年 2 月实施了限制性股票激励计划，报告期内摊销了大额股份支付费用，直接影响了公司的利润水平。

2. 请问除了股权激励计划,公司在人才建设方面还有哪些发力点?

答: 股权激励是高科技行业普遍适用的激励手段，目前科创板政策也鼓励企业积极实施股权激励。EDA 行业是人才竞争高度激烈的行业之一，公司会充分利用好这一激励工具吸引人才，留住人才，调动员工的工作积极性，从而提高企业的经营业绩和核心竞争力。

此外，公司还计划引进领军级高端人才，在通过国内人才引进政策引入境外高端人才的同时，在境外设立分支机构以吸引无法全时到国内工作的专业人才，或引进资历深厚且能够快速提高产品边际贡献的 EDA 专业团队。

另一方面公司也大力培养新人，通过与国内高校和研究机构进行产学研合作大规模培养未来的专业人才，同时在公司内部不断完善和改进内部人才培训和梯队培养机制，打造世界级的一流人才团队，从而为公司未来的发展奠定坚实的人才基础。

3. 请问公司对未来的市场份额及盈利情况如何预测。

答: 中国作为全球规模最大、增速最快的集成电路市场，国产 EDA 有着巨大的发展空间和市场潜力。随着中国集成电路产业的快速发展，中国的集成电路设计企业数量快速增加，EDA 工具作为集成电路设计的基础工具，也将受益于高度活跃的下游市场，不断扩大市场规模。我们认为，随着我国集成电路产业自主可控发展对 EDA 软件生产力需求，以及市场对知识产权的重视程度提升，国内集成电路对 EDA 正版软件的支持力度将不断改善，同时，随着我国集成电路行业的整体水平提升，对 EDA 的要求和投

	<p>入必将快速增加，中国 EDA 软件行业市场规模也将随之扩大。</p> <p>公司作为研发驱动型企业，每年收入的相当部分都会投入到研发中去，这样才能够保证在行业里的技术领先，持续进行研发投入也是保证能跟行业头部客户同步发展的基础条件。结合 EDA 行业的发展规律及国产 EDA 的发展机遇，公司当前的工作重点仍然是通过持续研发投入推动产品竞争力的持续提升、加速推动新产品的研发及全流程的建设、扩大收入规模、扩大客户基础以及提高公司产品的市场占有率，相信随着公司规模的不不断扩大，发展到一定阶段，利润增长也会随着规模效应的显现而逐步实现。</p> <p>4. 请问接下来公司重点业务重心会放在哪一项上面？</p> <p>答：公司作为国内首家 EDA 上市公司，将坚持把 EDA 软件授权业务作为公司主要的业务发展方向，以国际领先的关键技术为锚，以持续的外延合作为助推器，持续推动应用驱动的 EDA 全流程解决方案落地。同时，公司也将根据市场需求，充分利用半导体器件特性测试系统业务、一站式工程服务解决方案业务与 EDA 软件授权业务的高效联动作用，发挥好各项业务板块间的协同效应，推动公司各项业务的全面发展。</p> <p>说明:对于近期已发布的重复问题，本表不再重复记录。</p>
日期	2024 年 03 月 01 日